

2016年9月28日

報道関係者各位

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋3-7-20

ディーアイシービル

DIC 包装の最新情報が一堂に集まる、世界有数の国際総合包装展

「2016 東京国際包装展（TOKYO PACK2016）」に出展

D I C株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：中西義之）は、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催される「2016 東京国際包装展（TOKYO PACK2016）」に出展します。同展は、様々な業界で使用される包装資材・容器、包装機械を中心に、調達から生産、物流、流通、販売、消費、廃棄・リサイクルに至るまで、あらゆる分野を網羅した世界有数の国際総合包装展です。

当社では、3つのコーポレートバリュー「Making it Colorful—DICは彩りある生活をつくります—」「Innovation through Compounding—DICはCompoundingという中核技術で社会に革新をもたらします—」「Specialty Solutions—DICは専門力と総合力で課題を解決していきます—」を具現化した特徴ある製品群の展示とともに、未来に向けた新たなソリューション提案を行います。是非、当社ブースにお立ち寄りください。

【展示会概要】

日時 : 10月4日（火）～7日（金） 10:00～17:00（来場登録受付開始 9:30）
場所 : 東京ビッグサイト
ブース : 東2ホール No.東2-01
公式HP : <http://www.tokyo-pack.jp/>

DIC ホームページ「TOKYO PACK2016」特設ページ

<http://www.dic-global.com/ja/event/tokyopack/>

【展示概要】

■ UNIVERSAL VALUE

- ・多層フィルム “DIFAREN” イージーピールフィルム・マルチパフォーマンスフィルム他
- ・パッケージ用インキ（海外生産品）
- ・ラミネート用接着剤（海外生産品）
- ・サンケミカル社製品
- ・デザイントレンドブック “アジアカラートレンドブック 2017-2018”

- ・プラスチックペール缶 “ダイテナーシリーズ”

■ JAPAN QUALITY

- ・多岐耐熱ポリスチレン “HYBRANCH”
- ・食品異物検知システム
- ・枚葉インキ／オフセットインライン用ニス “HYDLITH UV ピーチフィール”
- ・高機能ラミネートグラビアインキ
- ・包装用ラミネート用接着剤
- ・高精細印刷対応軟包装用水性フレキシインキ “マリーンフレックス LM”
- ・DIC デジタルカラーソリューション “DIC COLORCLOUD”
- ・ウェットルック感を演出する意匠性金属インキ

■ COLOR TREND

- ・DIC デジタルカラーガイド
- ・DIC カラーガイド
- ・DIC カラーストア

【ブースイベント】

- ・ニュースショー「DIC Business Headline “Color & Comfort”」
開催時間 : 1日6回 (10:30/11:30/13:00/14:00/15:00/16:00 開始予定)

【セミナー】

- ・出展社による最新包装技術セミナー
日時 : 10月6日(木) 11:00~11:30
内容 : 「グローバル市場におけるフレキシインキの現状と今後」
プリンティングインキ製品本部 製品マネージャー 島田 秀郎



ブースイメージ

報道機関からのお問い合わせ コーポレートコミュニケーション部
お客様からのお問い合わせ マーケティング本部

TEL 03-6733-3033
TEL 03-6733-6211